



nexthardware.com

a cura di: **Gennaro Caraccido - Kam - 03-11-2009 22:10**

Mushkin Enhanced Copperhead Memory Cooling System



LINK (<https://www.nexthardware.com/news/ram-memorie-flash/1653/mushkin-enhanced-copperhead-memory-cooling-system.htm>)

Raffreddamento a liquido per le memorie Mushkin

Kandel, 3 Novembre 2009

Mushkin Enhanced annuncia il nuovo Copperhead Memory Cooling System

Il team di Design di Mushkin Enhanced ha sviluppato un nuovo dissipatore per le memorie denominato Copperhead Cooling System. Le placche laterali, con largo uso di rame, permettono un smaltimento del calore superiore ai dissipatori costruiti con altri metalli.



Ben 5 i kit di memorie equipaggiate con i nuovi dissipatori di calore in rame: 2 Dual Channel e 3 Trichannel, di seguito le caratteristiche.

DUAL CHANNEL

996775 â€" 4GB (2x2GB)

996772 â€" 4GB (2x2GB)

PC3-12800 8-8-8-24 1.65V

Copperhead Series Kit

PC3-12800 7-8-7-20 1.65V

Copperhead Series Kit

TRICHANNEL

998774 € 6GB (3x2GB)

PC3-12800 8-8-8-24 1.65V
Copperhead Series

998771 € 6GB (3x2GB)

PC3-12800 7-8-7-20 1.65V
Copperhead Series

998773 € 6GB (3x2GB)

PC3-12800 6-7-6-18 1.65V
Copperhead Series

Altra Caratteristica interessante di questa tipologia di dissipatore è la predisposizione per il nuovo waterblock (venduto separatamente) di casa Mushkin. Il montaggio è semplicissimo, bastano due viti per modulo ed il serraggio è completato.

Copperhead Watercooler



œ Official Press Release œ

Questa documento PDF è stato creato dal portale nexthardware.com. Tutti i relativi contenuti sono di esclusiva proprietà di nexthardware.com.
Informazioni legali: <https://www.nexthardware.com/info/disclaimer.htm>